⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@公開特許公報(A)

昭63-258016

@Int.Cl. H 01 L 21/205

識別記号

厅内整理番号

@公開 昭和63年(1988)10月25日

31/04

7739-5F

B-6851-5F 等査請求 未請求 発明の数 1

❷発明の名称 非晶質薄膜の作製方法

> ②特 图 昭62-91934

學出 頭 昭62(1987)4月16日

⑫発 Л 唯 百

兵庫県伊丹市民場北1丁目1番1号 住友電気工業株式会

社伊丹製作所内

明 者 3条 * 号 秀 夫

兵庫県伊丹市足陽北1丁目1番1号 住友軍気工業株式会

社伊丹契作所内

母発 明 冶

兵庫県伊丹市昆陽北1丁目1番1号 住太電気工業株式会

社伊丹型作所内

包出 人 住友軍気工業株式会社

大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

②代 理 人 井理士 趁 場 委 外1名

1. 発明の名称 非品質問題の作型方法

2. 特許請求の範囲

- (1) 光CVD法を用いて基板上に非晶質複膜を製 遵する方法に於いて、英空チャンパー内に光を導 入する入射寒と平行に基仮を保持し、基板と入射 窓との間の距離を10㎜以下とすることを特徴とす る非晶質導膜の製造方法。
- ② 上記入財富と巫姫との距離を 0.5~5 m とす ることを特徴とする特許精液の第1項に記載の非 品質薄膜の製造方法。
- ③ 上紀光CVD法の光顧として、低圧水電ラン プを用いることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項をたは第2項に記憶の非品質容膜の製造方法。
- (4) 上記光CVD法として、水銀増成光CVD法

を用いることを特徴とする特許請求の範囲第1項 乃至第3項のいずれか1項に記憶の非贔質難膜の 製造方法。

- (5) 上記非晶質君康の原料として、シラン類 (Sialian-a) 、シラン類のハロゲン化物、シリコ ンハロゲン化物、ゲルマニりム水流化物からなる 群より選択した1種のガスまたは2種以上の混合 がスを用いることを特徴とする特許請求の範囲第 | 項乃至第4項のいずれか1項に記載の非品質な 灰の製造方法。
- ⑥ 上記非品質薄膜の原料ガスをアルゴンまたは 水楽またはその混合ガスで布釈することを特徴と する特許消求の範囲第1項乃至第5項のいずれか ・1項に記載の非品質温度の製造方法。
- (7) 上記英空チャンパー内の全圧を0.01~20Torr の範囲とすることを特団とする特許消求の範囲第 l 項乃至第 6 項のいずれか l 項に記載の非品質薄

特別昭63-258016(2)

庭の製造方法。

60 上記賞空チャンパー内の全圧を 0.1~27crr の範囲とすることを特徴とする特許第次の範囲第 7項に記載の非晶質器膜の製造方法。

⑤ 上記真空チャンパー内の原料ガス分圧を 0,001 ~10Torrの配囲とすることを特徴とする特 許請求の範囲第1項乃変第8項のいずれか1項に 記載の非晶質薄膜の製造方法。

60 上記基板温度を 500七以下の温度とすること を特徴とする特許論求の範囲第1項乃至第9項の いずれか1項に記載の非品質程度の製造方法。

OP 上記基板温度を 350で以下の温度とすること を特徴とする特許請求の範囲第10項に記録の非品 異溶膜の製造方法。 3. 発明の年間は以明

産業上の利用分野

本発明は、先CVD法により非品質Si(以下a-Siと記す)、非品質Ge(以下a-Geと記す)、非品 仅SiGe(以下a-SiGeと記す)等の非品質短距を基 板上に製造する製造方法に関するものである。

徒来の技術

a-Si、a-SiGe等は優れた光電特性を有することから、太陽電池、電子写真感光体、光センサー、 環膜トランジスター等の広範な分野に利用されている。

a-Si等の液原の製造方法としてはイオンプレーティング法、スパッタリング法、真空変者法、C V D 佐等があるが、SiH。等のシラン類

(Sia Hanna) をグロー政策により分解して生成させたA-Siを基板上に堆積させるプラズマCVD 法が一般的に使用されている。

しかし、近年の研究によりブラズマCVD法により製造されたa-Si郊頃は、ブラズマによる膜の

類低及び水率原子によるチャンパー内壁から薄膜 中への不純物の取り込み等のために、光電特性の 同上に膜界のあることが明らかになってきた。

佐来、光CVD法は第1図に示すような変置を 用いて実施されていた。即ち、真空チャンパー1 内に基板2を水平に配置し、排気パルブ5を介し て真空チャンパー1内を竣圧し、ヒーター3で基 板 2 を加熱しながら、原料供給ノズルくからシラン類のハロゲン化物、またはシリコンパクリンの原料がスに水銀をドーブした状況をドーブした水銀をドーブには延子・フリカンスを供給する。其空チャナの北京の光瀬(1 にからなるをできる。 1 にからなるをできるの 2 がらなる 2 がんの 2 がんの 2 がんと 2 がんと

以上シリコンについて投明したかゲルマニッム についても阿様であるので、以下所母のため主に シリコンを何として説明する。

発明が解決しようとする問題点

木盌堪成CVD法での光化学反応は、Sill。を 例にとれば次の反応式によるものだと考えられて いる。

Si H4+H8. -Si H2+H2+H8

特原昭63-258016(3)

(式中、H8°、H°、SiH。はそれぞれ水辺、水 柔、SiH。のラジカルを汲す)

NR*、H*、Si H。 は極めて活性が高いため、其空チャンパー 1 内に存在する他の化学値と二次反応を起こして、不所望なSi H。 PSi H・等のラジョルを生成しやすい_

極々の実践により本発明者等は、ぞにSi Hi が 多量に存在する条件下で製造したa-Si 母膜は光磁 特性が悪化しやすいという結論に達した。また、 使来の万法ではこのSi Hi * ラジカルの発生を抑制 できなかった。

使って、本発明の目的はこれらの徒米技術の問題点を解決して、SiH』・中SiH・を発生させることなく、a-Si中a-SiGe等の非品質導度を形成する方法を提供することである。

問題点を解決するための手段

本発明者等は真空チャンパー』に設けた光入射 窓7と基板2間の距離りを小さくし、気相反応空 間を限定させることにより、上記反応式により形

分圧は全圧の1~50%の範囲となるのが好ましい。 英空チャンパー内の全圧は0_01~10Torrの範囲 とするが、好ましくは 0.1~2Torrとする。

また、基板温度は 500 七以下とするが、好ましくは 350 七以下の温度とする。

作用

光CVD法はブラズマCVD法に収べ、版中に 個傷のない及質なa-Si、a-SiGe港原を基板上に生 成させるのに有効である。本発明者等はこれらの 非品質得限の光電特性をさらに向上させるのに、 Si H。 やSi H・等の発生を抑えることが有効であ ることを確認した。

本発明においては、光が入射する窓でと基板で を平行に保持し、嵌入射窓と該基板間の距離かを 10mm以下に正接させている。従って、気相反応を 間が限られるので、上記の光化学反応は基板で2の 扱面近くでのみ起こり、生成した5i H,* は直ちに 接基板の表面に到達し、不所望な5i H,* や5i H* 等が多量に生成する時間的、空間的余粉をなくし 成されたSiH。。が二次反応により不所望なSiH。。 中SiH。 等を生成することなく 基板を面に到達し、 艮籽な光電物性を持つ非品質液膜が得られること を見出し本発明に到った。

この基板2と光入射窓1の間の距離りは小さいほど塩非品叉薄度の膜質が良好となるので、5mm以下が好ましいが、10mm以下とする。また、この距離があまり小さいと反応部に原料ガスが十分に供給できなかったり、窓7が汚れやすくなるために、成膜速度が低下するので、 0.5mm以上が好ましい。

光CVD法の光源としては低圧水線ランプが好ましく、この場合特に、原料ガスに改量の水銀をドープする水線増成光CVD法を用いることが好ましい。

原料ガスとしては、a-Si 密膜を製造する場合は、Si H. またはSi, H. が好ましく、a-Si Ge 薄膜を製造する場合にはSi H.、Si, H. に加えてGe H. を用いるのが好ましい。原料ガスは水素またはアルゴンで希釈するのが好ましく、この場合原料ガスの

黑脑例

第1図の装置を用いて、第1表に示す原料がスで水銀増成光CVD法により基板上に非品質薄膜を製造した。差板温度は 200で、水銀温度60で、大原は30av/cp²の低圧水銀ランプを使用した。また、真空チャンパー内圧力は0.30Torrとし、成原時間は1時間とした。

; · · · · ·

里上数

サンブル	1	2			
取料がス	Şin.				
□ 28 45 = 2m =		Gell.	Sill./Gell.		
原料ガス仮位 cc/ain	50	10	50/5		
	L				

37.2 支

サンプル		1	T				
	水冠叨	從來例	本為明	5		J	
2		-Si	<u> </u>	建业例	本念叨	连来例	
投降(μο)	0.7	0.4	0.8	-6 a	a - :	a-Si-Ge	
成股逊啶(人/min)	117	67		0.5	0.6	0.3	
亚双征羽近 白日,1/6。	2 = 10"	2 × 10 *	133	93	100	50	
2月 俗 42 E , (cV)	1.85	1. 85	5 × 10 +	1×10	2 ×10 °	5×10	
性化エネルギー E.z.(eV)	0.82	0, 6	1, 10	1.10	1.50	1_50	
		J ». 0	0.48	0. 2	0.72	0_ 5	

発明の効果

以上说明したように本発明によれば、先入財窓と基板を平行に近後して保持したので、気相化学反応空間が限定され二次反応が起こり難くなり、 歴度が良好で光電特性の優れた非晶質容膜を高い 皮底速度で製造することができる。

また、本足別による方法で得られる非晶質減感は質質が良好であるため、a-SiGe等の低パンドギャップ材料でも長波長用として有効なデバイスを製造できる。

(. 四面の簡単な説明

第1回は、本発明及び従来例の装置の低路断面 図である。

(主な雰囲番号)

1. 英空テャンパー

6. 光叔

2. 基板

7. 光入射波

3. t-g-

4.原料ガス供給ノズル

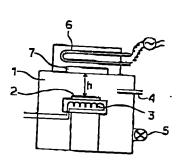
D 龙入射鸾と基板

5. 排気パルブ

間の距離

特許出版人 住友或気工素株式会社 -代 建 人 弁理士 上代 哲 詞

第1図



1…真空チャンバー

2--- 基 板

3-- ヒーター

4-原料ガス供給ノズル

5--・排気パルプ

6一光源

7一窓 ,